

New Release

LTEC Corporation

Your most experienced partner in IP protection

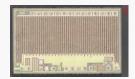
Navitas GaN Power IC「NV6117&NV6115」構造解析レポート

株式会社エルテックは、Navitas Semiconductor製 GaN Power IC「NV6117 & NV6115」 の構造解析レポートをリリースしました。









NV6117

NV6115

Package

製品概要

- ・GaN HEMTとドライバー回路を一体化したICで、ディスクリートのGaN HEMTと比較して、NavitasのGaN Power ICの主な利点は、ゲートドライバ回路の集積です。
- •動作電圧Vdss=650V、 $NV6117: R_{DS}(ON) typ=110m\Omega$ 、 $NV6115: R_{DS}(ON) typ=160m\Omega$ 。
- •NavitasのGaN Power ICは、世界最小のUSB-PD AC-DCアダプタ(45W Mu-One)を 実現した製品になります。

解析結果ポイント

- ・高電圧(650V)トランジスタ、ゲートドライバ(30V GaN HEMT)、アナログおよびロジック回路を単一の ICに集積するために、横構造のGaN HEMTを使用しています。
- •GaNチップ製造工場はTSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd)。
- •GaNエピタキシャル層は、二重超格子層が使用されています。
- ・製造プロセスフロー概要およびGaNトランジスタ、抵抗と静電容量の構造を明確にします。

レポート内容、価格

構造解析レポート: 60万円(税別)

- •600V GaN製品の比較(NAVITAS, GaN Systems, Panasonic)
- ・PKG観察、X線観察、チップ観察
- ・チップ平面観察
- ・高耐圧/低耐圧GaN トランジスタ、抵抗素子、静電容量素子の断面SEM解析
- •GaNエピ層TEM-EDX材料分析



株式会社エルテック Phone: 072-787- 7385 664-0845 兵庫県伊丹市東有岡4丁目42-8 e-mail: info@ltec.biz HP: https://www.ltec-biz.com/

Table of Contents

【目	次】		頁
1		デバイスサマリー(表1)	3
	1.1	エグゼクティブサマリー	4
	1.2	NAVITAS社のNV6117 パワーGaN IC ・パッケージ、回路構成と概要仕様	5
	1.3	解析結果まとめ	6
	1.4	600V GaN製品の比較(NAVITAS, GaN Systems, Panasonic)	7
2		パッケージ	8
	2.1	外観·X線観察	9-10
3		チップ平面解析	11
	3.1	回路構成と高耐圧GaNトランジスタ	12
	3.2	チップ写真	13
	3.3	NAVITAS AII-GaN集積回路の素子構成	14
		GaN-IC製造プロセスのフォトマスクシーケンス	14
	3.4	GaNトランジスタの構造解析結果のまとめ	15
		表2:デバイス構造:高耐圧(650V)GaN HEMT	15
		表 3: デバイス構造:低耐圧(~30V)GaN HEMT	16
		表 4: デバイス構造: 抵抗素子	17
		表 5: デバイス構造: 静電容量素子	18
		表6: デバイス構造・プロセス	19
		表7: デバイス構造: レイヤー材料・膜厚	20



Table of Contents

【目	次】		頁
4		平面観察	21
	4.1	各層平面観察	22-22
	4.2	高耐圧GaNトランジスタセルアレイのレイアウト	24-28
5		断面構造解析(SEM)	30
	5.1	チップ端部~高耐圧(650V)GaN HEMTアレイ	31-38
	5.2	低耐圧(~30V)GaN HEMT	39-40
	5.3	抵抗素子	41-43
	5.4	静電容量素子	44-45
6		TEM構造解析	46
	6.1	GaNエピ層のSEM/TEM EDXによる構造/材料分析	47
	6.2	GaNトランジスタ部断面観察	48-56
7		電気特性評価: ON抵抗解析	57
	7.1	650V GaN HEMTのON抵抗の解析 および2DEGシート抵抗とAlGaN障壁層Al組成の推定	58-59
	7.2	GaN HEMT 2DEGシート抵抗およびキャリア濃度の推定	60
8		付録解析: GaN HEMT EDX分析データ	61-92
		報告書に使用している解析データー覧	93
		Reference	94



なお、NV6117とNV6115の低耐圧トランジスタ、抵抗素子、 静電容量素子およびGaNエピ層の構造は、同構造と推測されるため、 下表のように、サンプルを使い分けて解析しています。

表1. 報告書に使用している解析データー覧

		NV6117	NV6115
パッケージ、X線、チッ	プ観察	0	
チップ平面観察		0	
	5-1. チップ端部~高 耐圧(650V) GaN HEMTアレイ	0	
チップ断面構造解析 (SEM)	5-2. 低耐圧(~30V)		0
(SEIVI)	5-3. 抵抗素子		0
	5-4. 静電容量素子		0
GaNエピ層TEM-EDX材	料分析		0
電気特性評価: ON抵抗	亢解析	0	
付録解析			0